

公開シンポジウム 「将来のエネルギー科学技術に向けた
パワーレーザーと高エネルギー密度科学の役割展望」
2022年2月3日

フォトニック結晶面発光レーザーの進展と展望 -究極の半導体パワーレーザーの実現を目指して-

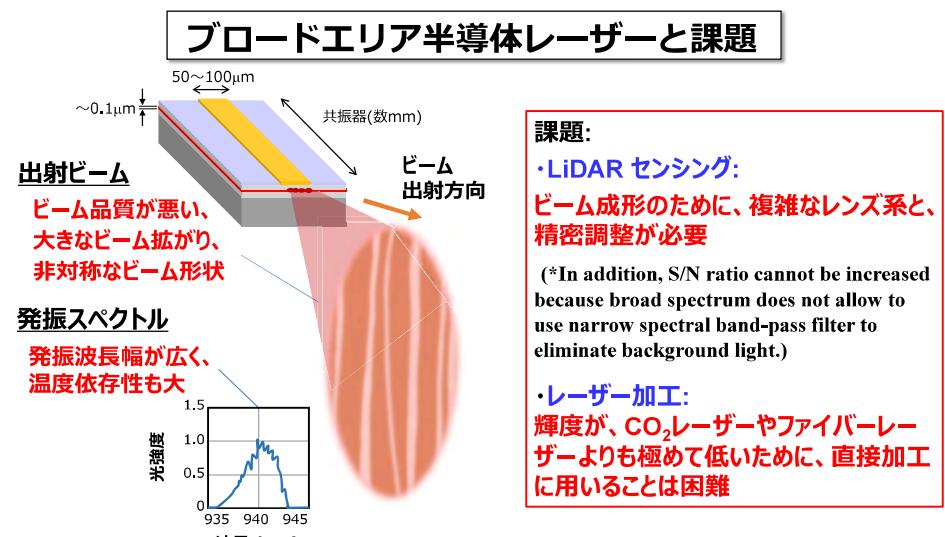
京都大学工学研究科

野田 進

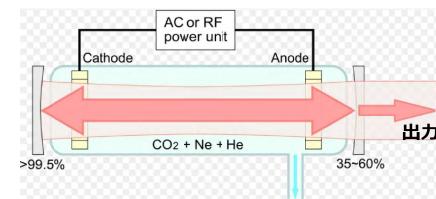
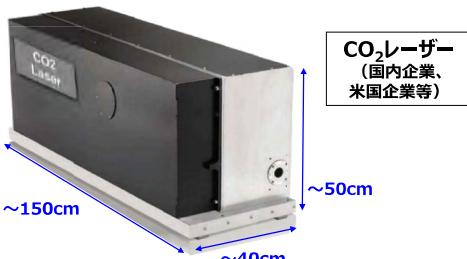


目次

- ・ブロードエリア半導体レーザー、CO₂レーザー、ファイバーレーザーの課題
- ・フォトニック結晶レーザーによるボトルネック解消
- ・フォトニック結晶レーザー高輝度性・高機能性の実証
(直近の出口としてのLiDAR応用を例に)
- ・フォトニック結晶レーザーによる超小型加工システムへの展望



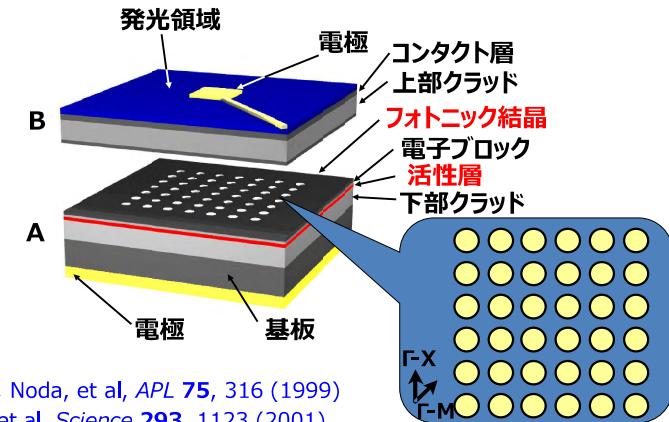
CO₂レーザーと課題



CO₂ガス中で放電を行い、両側に鏡をおくことで、共振させ、レーザー発振を行う。波長は、10μm帯。レーザー光は、自由空間を伝搬させて、加工に用いられる。

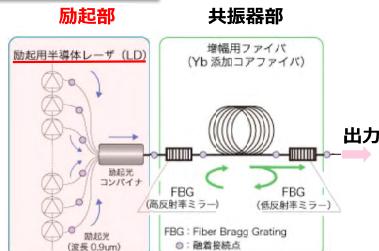
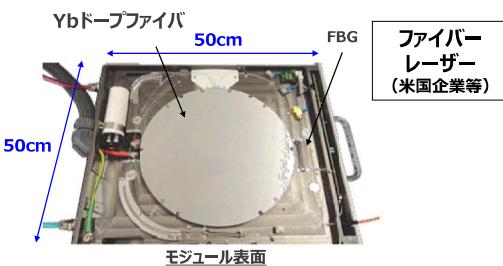
- ・ガスレーザーゆえに**大型**
- ・同様に、ガスレーザーゆえに**低効率 (~10%)**

ボトルネック解消の鍵：フォトニック結晶レーザー



Imada, Noda, et al, APL 75, 316 (1999)
Noda, et al, Science 293, 1123 (2001)

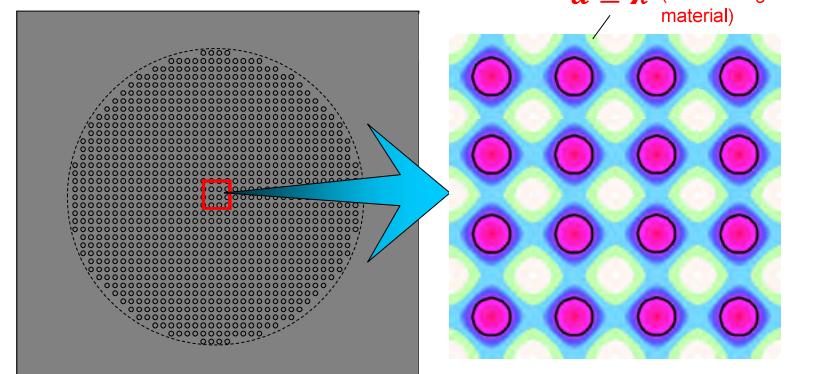
ファイバーレーザーと課題

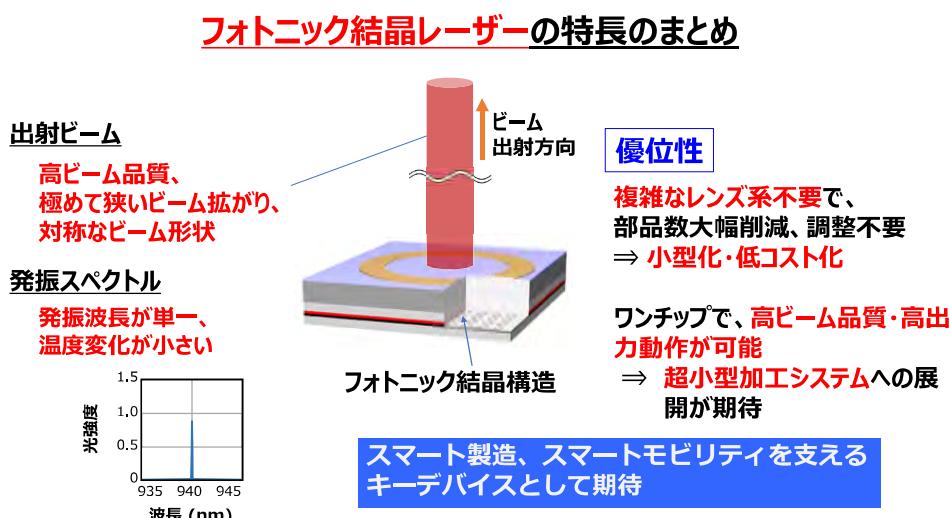
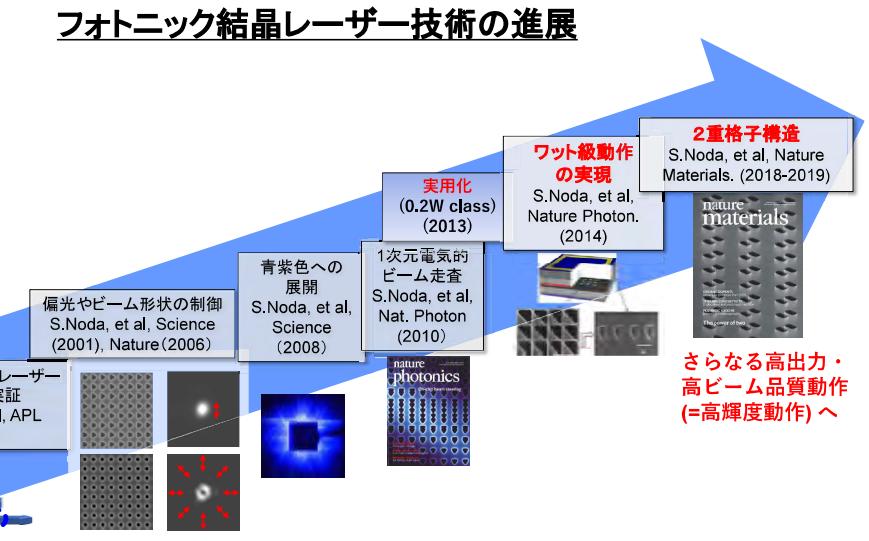
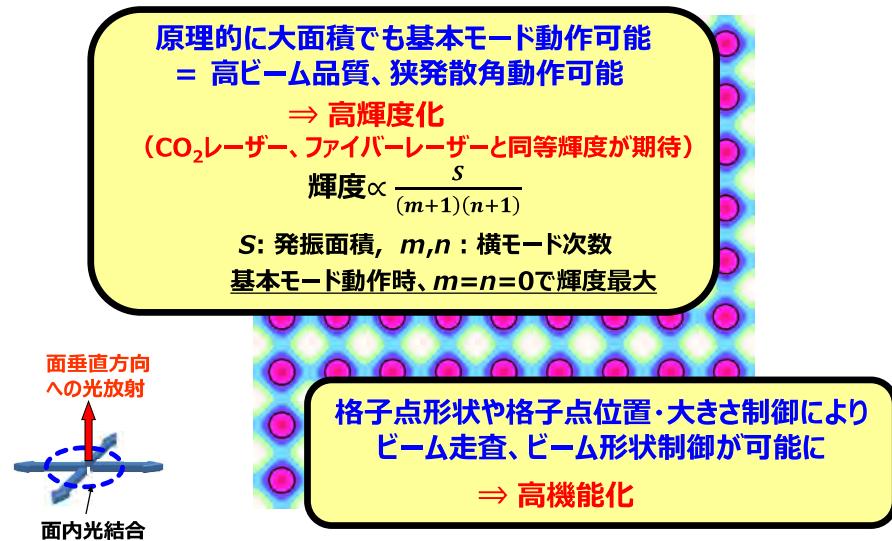


非常に多くの半導体レーザー（数100個の半導体レーザー）から出た光をコンバインし、Yb添加ファイバーを励起する。両側に設けたFBGにより共振。

- ・多くの半導体レーザーを励起用として用いる。必然的に**大型**。複雑。
- ・半導体レーザーの効率 × ファイバーに添加されたYb原子のストークス損失が効率決定：効率増大に限界

動作原理





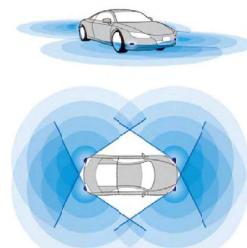
- ### 目次
- ・ブロードエリア半導体レーザー、CO₂レーザー、ファイバーレーザーの課題
 - ・フォトニック結晶レーザーによるボトルネック解消
 - ・**フォトニック結晶レーザー高輝度性・高機能性の実証**
(直近の出口としてのLiDAR応用を例に)
 - ・フォトニック結晶レーザーによる超小型加工システムへの展開の展望

LiDAR（光測距システム）は、光パルスを物体に照射し、反射して帰ってくるまでの時間を測定することで、物体や障害物までの距離を検出するシステム

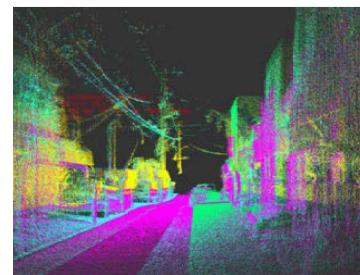
来たるべき超スマート社会におけるスマートモビリティ、すなわち、ロボット、農機、建機、自動車等の自動運転の実現のために極めて重要



<https://www.sciencenews.org/article/designing-robots-help-disaster>

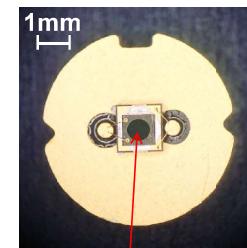


https://autoprove.net/supplier_news/pioneer/8731/?a=all

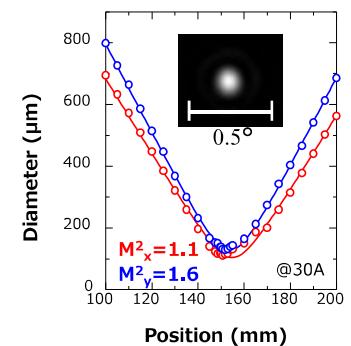
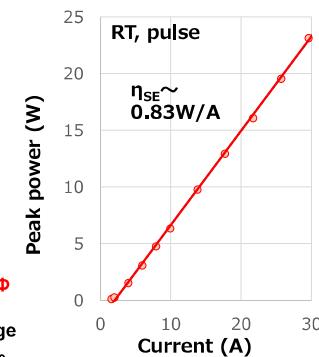


デバイス特性

上面図

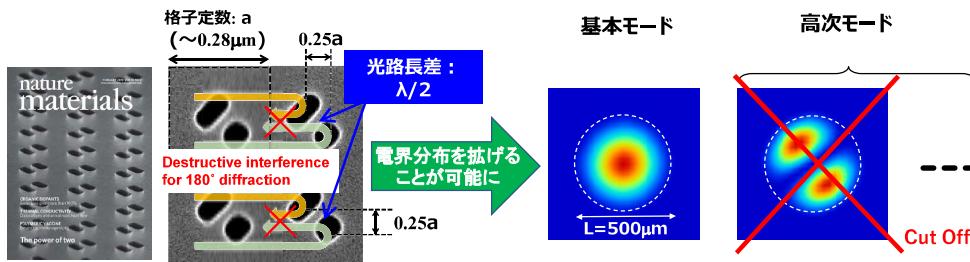


デバイスサイズ : 500 μm Φ
アップไซズダウンで
5.6mmΦのCan Package
に実装。基板側から出射。



最大輝度 = $1.5 \text{ GWcm}^{-2}\text{sr}^{-1}$: 従来の半導体レーザーの10倍以上の高輝度化に成功

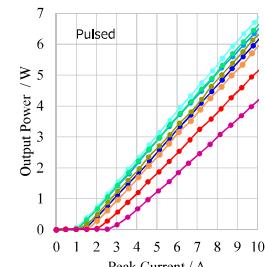
高輝度動作を実現する2重格子フォトニック結晶



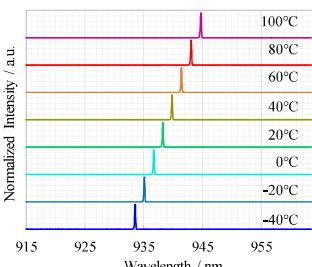
高ビーム品質・高輝度動作が可能に

詳細なデバイス特性

Temperature dependence of I-L characteristics



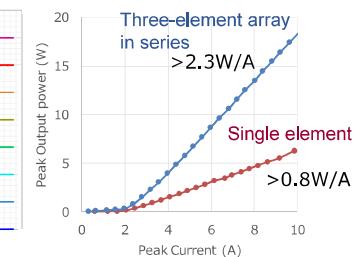
Temperature dependence of lasing spectrum @ 10A



Temperature dependence of output power for fixed current: $-0.36\%/\text{K}$

[Superior to FP lasers ($-0.40\%/\text{K}$)]

Improvement of Slope Efficiency



Slope efficiency can be increased by three-element array (series)
[Superior to FP lasers ($\sim 0.3\text{nm}/\text{K}$)]

フォトニック結晶レーザーと通常の半導体レーザーの詳細比較

レンズフリーでの長距離伝播実験

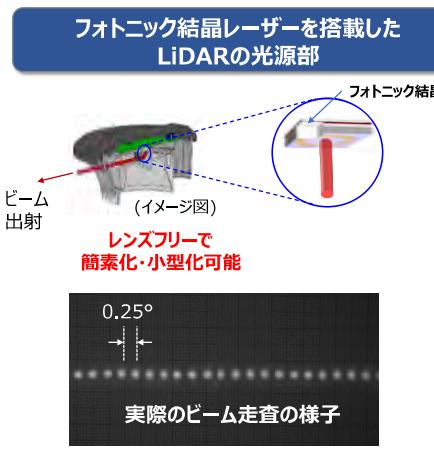
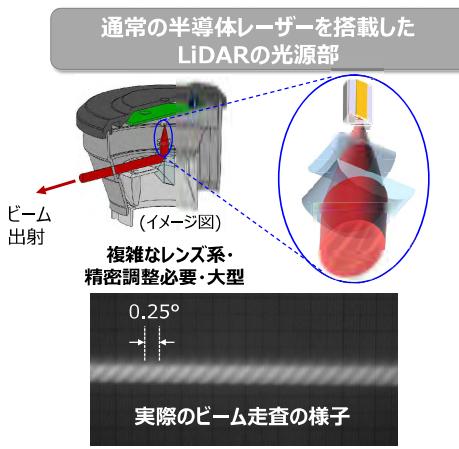
	15cm	50cm	1m	10m	20m	30m
通常の プロード エリア 半導体 レーザー				確認不可	確認不可	確認不可
フォトニック 結晶 レーザー (500μmΦ)						

30mという遠方においても~5cmという狭いビームスポット
高輝度性を示す重要な結果

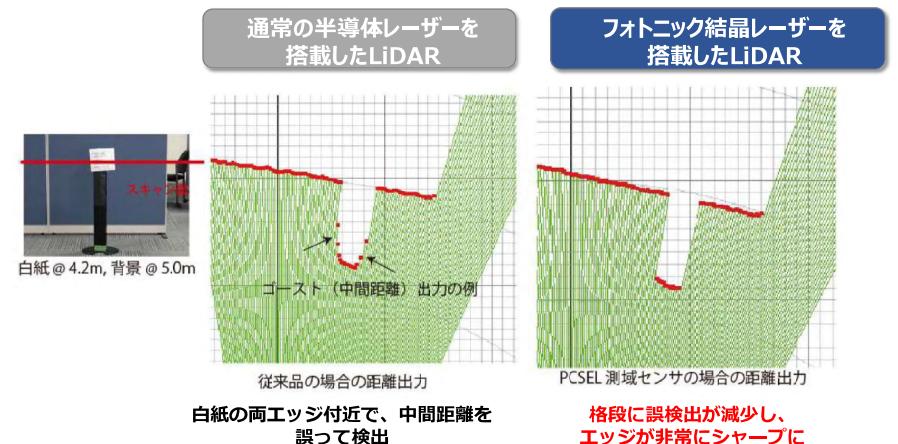
フォトニック結晶レーザーを搭載したLiDARのデモンストレーション



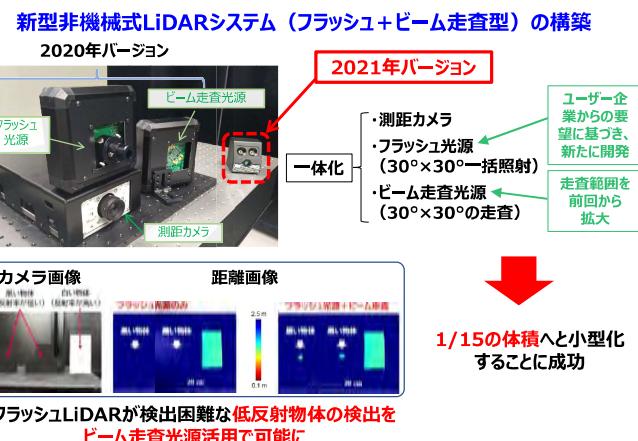
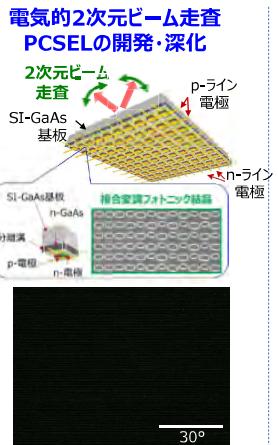
フォトニック結晶レーザーを搭載したLiDAR構築とその効果



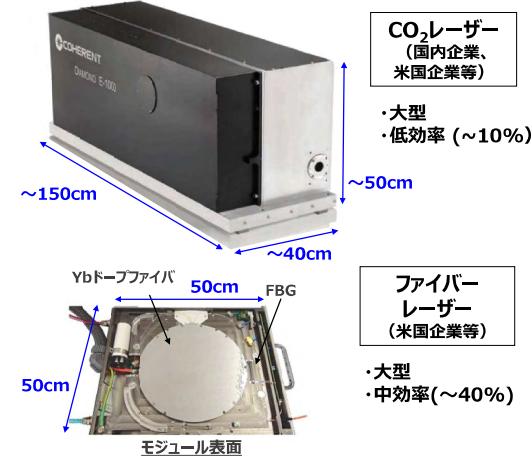
フォトニック結晶レーザーによる空間分解能の向上（ユーザー企業での詳細評価）



スマート化 —ビーム走査PCSEL開発と新型LiDARへの展開—



フォトニック結晶レーザーの将来のスマート加工応用



超小型
フォトニック結晶
レーザーシステム
(ワンチップ、もしくは
少数の合波)



システムの大幅な簡略化・
小型化、および高効率化
(>50%)が期待

ロボットへの直接搭載等
適用範囲拡大にも期待

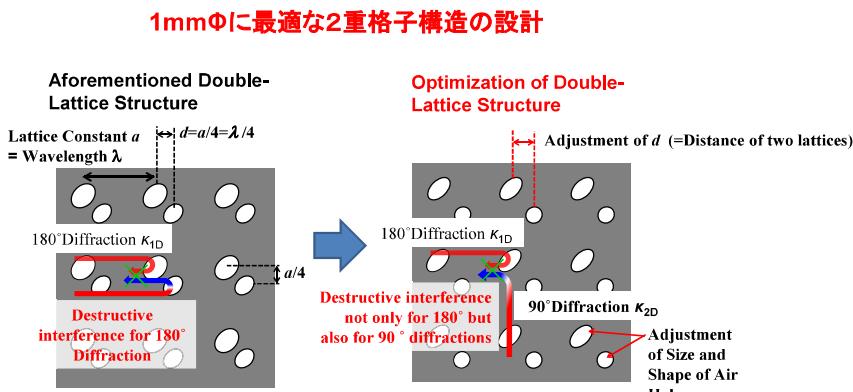
目次

- ・ブロードエリア半導体レーザー、CO₂レーザー、ファイバー-レーザーの課題
- ・フォトニック結晶レーザーによるボトルネック解消
- ・フォトニック結晶レーザー高輝度性・高機能性の実証（直近の出口としてのLiDAR応用を例に）
- ・フォトニック結晶レーザーによる超小型加工システムへの展開の展望

ゴールに向けた戦略

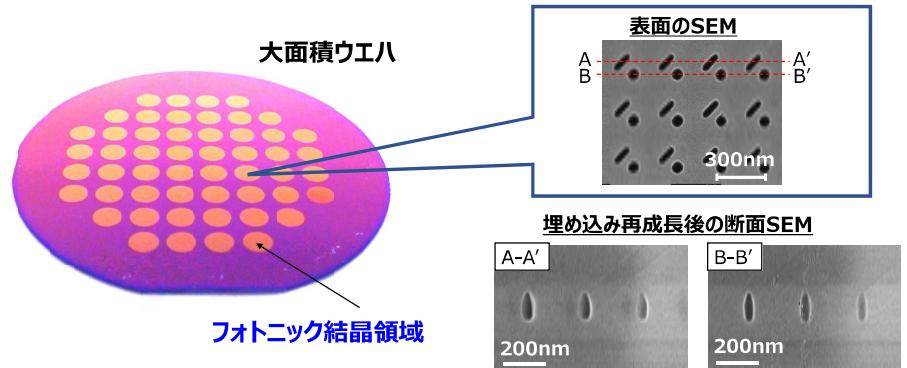
1. 先に述べたフォトニック結晶技術を発展させ、まず、10W級の高ビーム品質連続動作可能なPCSEL (1mmΦ)の開発
2. デバイスサイズを2-3mmΦ (さらには1cmΦ、あるいはそれ以上)と大きくし、100W級 (さらには kW級、10kW級)へと展開。
3. 他の重要な要素技術の開発(冷却・パッケージ技術、トポロジカルフォトニクス (3mmΦ、1cmΦという超大面積での単一モード動作)、合波技術、等。

1.10W級の高ビーム品質連続動作可能なPCSEL (1mmΦ)の開発

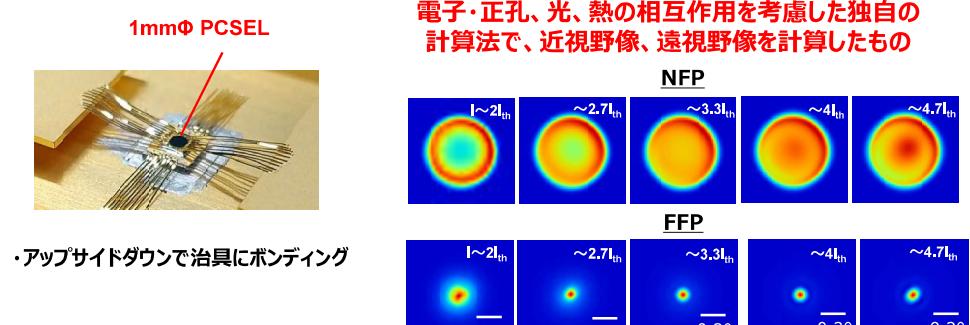


2. デバイス面積の拡大 (2-3mmΦデバイスの開発)

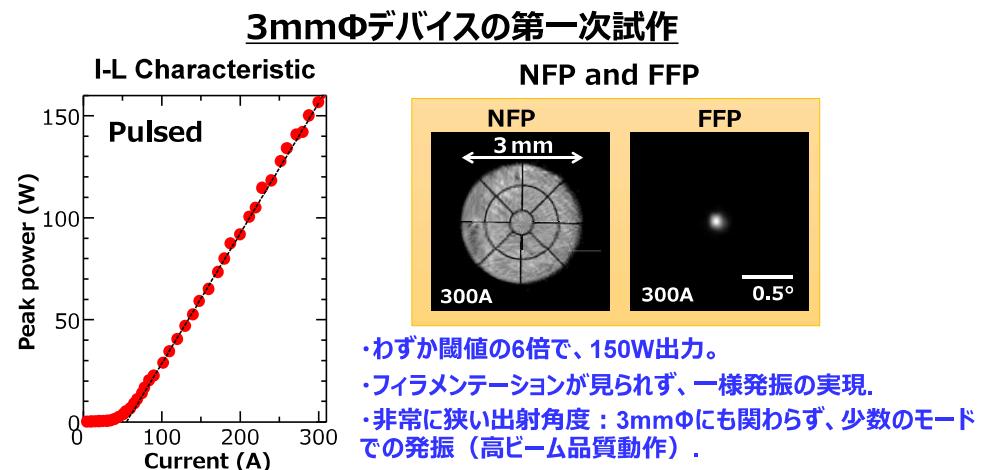
面積を拡大して、単位面積あたりの発熱量を低く保つつつ、CW動作で $1\text{ GWcm}^{-2}\text{sr}^{-1}$ を実現していく



デバイス作製と近視野像(NFP)・遠視野像(FFP)の計算



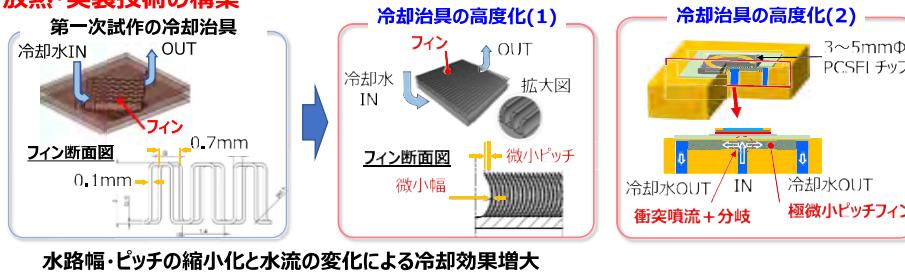
⇒ 10W級の高ビーム品質動作が期待



1cmサイズでkW級動作が期待、さらなる面積拡大、あるいは、少數の合波で数10kW級も期待

3. 放熱・実装、さらなる高ビーム品質化、合波技術等

● 放熱・実装技術の構築



● 3mmΦ以上の大面積におけるさらなる高ビーム品質化($M^2 < 2$)

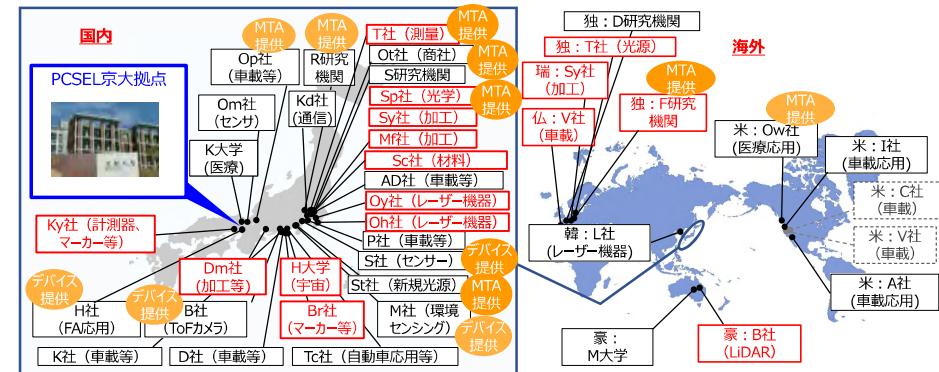
非エルミート・トポロジー物理による $M^2 \sim 1$ が可能なフォトニック結晶構造の考案

● 合波技術の開発

新しい空間合波法や、波長・偏波合波法の考案・開発

“モノ”と“コト”的社会実装の拡大化

国内外の、センサー、医療応用等、幅広い分野のユーザー企業との連携や、フォトニック結晶レーザーその“モノ”的提供を拡大化



PCSEL拠点：<http://www.pcsel-coe.kuee.kyoto-u.ac.jp>

フォトニック結晶レーザーに関する拠点形成（PCSEL京大拠点）

ターゲット

研究開発を通じて生み出される、“モノ”および“コト”的両方

直接のアウトプットとしての
PCSELそのもの
（＝“モノ”）

- SIP推進中 ・ 京大拠点から、各種のユーザー企業・機関へと、PCSELその“モノ”を提供
(LiDAR、加工、医用、分析、科学技術、その他の応用に向けて)
※MTA (Material Transfer Agreements) を介して提供
- SIP終了後 ・ 終了後速やかに、ロームから、LiDAR等のセンシング分野を主として社会実装
・その後数年で、三菱電機から汎用CW PCSELとして社会実装
さらに、その数年後、PCSELを組み込んだレーザー加工システムを社会実装
・また、他の技術移転先企業から、照明や通信等の用途にて社会実装を目指す

PCSELの製造等
に関する、データ、
インテリジェンス
（＝“コト”）

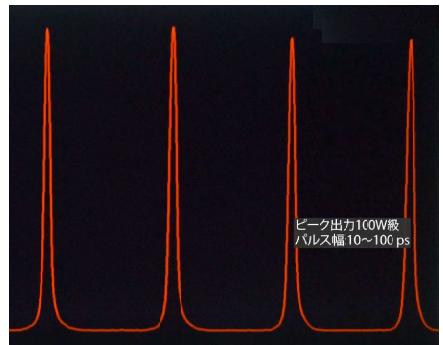
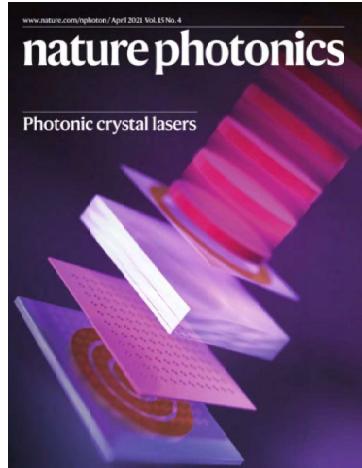
- SIP推進中 ・ フォトニック結晶レーザー製造のCPS化（デジタルツイン形成）を通じて
PCSEL製造に不可欠な、貴重なデータ、ノウハウやインテリジェンスを蓄積
- SIP終了後 ・ 京大拠点から製造企業へと、高付加価値のデータ、インテリジェンス等の
“コト”を提供していき、大規模な共同研究へと展開。
(R&D部門のみならず、事業部門との数億円レベルの大規模な共同研究への
発展を念頭に推進)

さらに、社会実装の拡大化に向けたグローバル連携（日独蘭、日加蘭、日台蘭等）

LiDARセンシング、レーザー加工は、スマートモビリティや スマート製造を支えるコア技術



(参考1) さらなる短パルス・高ピーク出力化

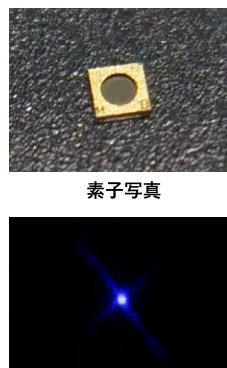
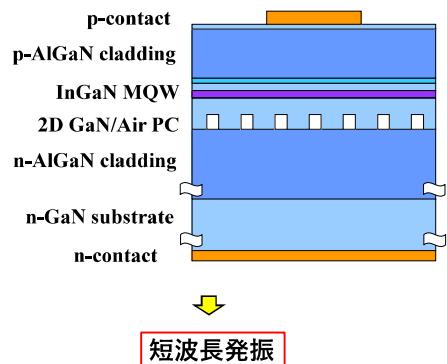


ストリークカメラ像 ($\sim 30\text{ps}$)

Nature Photonics 誌 4 月号表紙

(参考2) 短波長化

GaN系への展開



素子写真



発振の様子